

经济型数字气压传感器 WF183DE

主要特点

- 数字压力温度直接读取
- 工作电压: 2.4V~5.5V
- 压力量程: 0~180kPa (绝压)
- 内补算法
- 工厂免校准
- 高精度
- 工作电流: 1.5mA
- 待机电功耗: 2uA
- 工作温度: -40~+125°C
- 通信接口: IIC, UART, OWI三选一
- 尺寸: 3.8 X3.6 X1.15mm



典型应用

- 手持胎压计、TPMS
- 天气预报
- 工业压力和温度传感器系统
- 运动手表
- 电子烟

产品描述

WF183DE 是一颗经济型数字压力温度传感器，内部包含一个MEMS压力传感器和一个高分辨率24位 $\Delta\Sigma$ ADC及DSP。WF183DE 通过多种通信接口提供高精度已校准压力和温度数字输出。

产品出厂前已完成压力温度校准，可以即插即用，无需客户再生产校准。

多种通信接口可选，方便MCU选型，降低客户整机成本。

WF183DE 防水等级达到IP 65，满足大部分防水产品要求。

1. 方框图

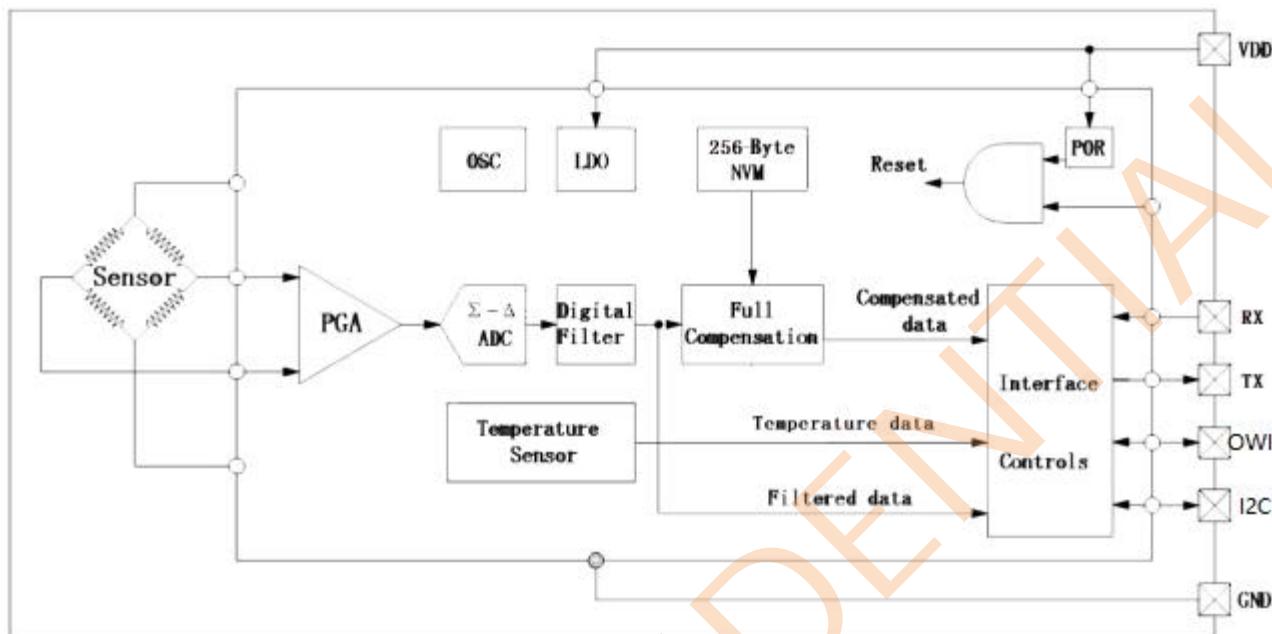


图 1: 内部框图

2. 引脚配置

脚位	名字	方向	功能
1	SCL	输入	IIC 时钟输入
2	GND	输入	供电电源地
3	VDD	输入	供电电源正
4	VS	输出	外接电容(必须)
5	RX	输入	串口数据输入
6	TX	输出	串口数据输出
7	OWI	输入/输出	单线通讯
8	SDA	输入/输出	IIC 数据口

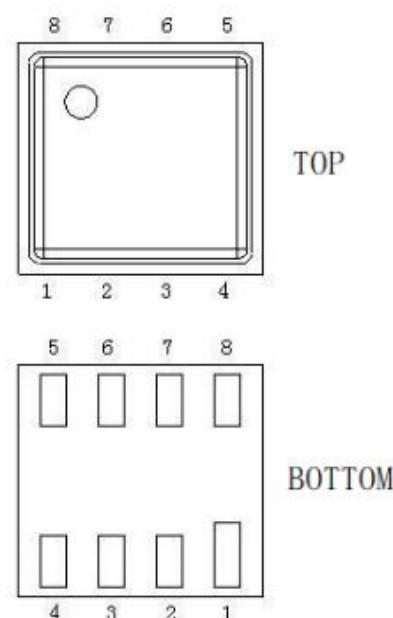


图 2: 引脚图

3. 电气特性

3.1 极限参数

参数	符号	状态	最小	最大	单位
过压	P _{MAX}			2X	2倍
电源电压	V _{DD}		-0.2	5.5	V
接口电压	V _{IF}		-0.3	V _{DD} +0.3	V
操作范围温度	T _{OP}		-40	125	℃
存储温度范围	T _{STG}		-50	150	℃
最大焊接温度	T _{MS}	最长40秒		250	℃

3.2 电气参数

参数	符号	环境条件	最小	标准	最大	单位
峰值电流	I _{PEAK}	在转换过程中		1.5		mA
静态电流	I _{STB}			2	3.5	uA
串行通信波特率				9600		Hz
数字输入高电压	V _{IH}		0.8			V
数字输入低电压	V _{IL}				0.2	V
数字输出高电压	V _{OH}	I _O = 0.5 mA	0.9			V
数字输出低电压	V _{OL}	I _O = 0.5 mA			0.1	V
IIC时钟	F _{SCL}				400	kHz

3.3 压力温度参数

参数	符号	条件	最小	标准	最大	单位
压力测量范围	P _{FS}		0		180	kPa
绝对压力精度		10 °C 至 80 °C 标准大气压		0.2		kPa
		-20°C 至 125°C 标准大气压		0.5		kPa
相对压力精度		在 25°C		0.05		kPa
		从 0 °C 至 70 °C		0.1		kPa
最大误差（电压影响）		电压 2.4V 到 5.5V			0.5	kPa
压力/高度分辨率		压力模式		0.01		kPa
过回流焊漂移		回流焊后		0.5		kPa
长期漂移		经过1年后		0.5		kPa
回流焊的曲线		IPC/JEDEC J-STD-020C		0.5		kPa



4. UART通信模式

串口配置

波特率	开始位	数据位	停止位	校验位
9600	1	8	1	NO

串口命令格式

起始标志	数据长度	控制指令	校验位
0x55	1byte	1byte	1byte

串口控制指令集

控制指令	命令字	命令串	命令功能	备注
CMD_CAL_T	0x0E	55 04 0E 6A	获取实时温度	计算一次当前温度并返回,读气压前一定要读一次温度
CMD_CAL_T1	0x27	55 04 27 D5	获取高精度温度	计算高精度温度并返回,适合温度波动场合测量
CMD_CAL_P1	0x0D	55 04 0D 88	获取实时气压	计算一次当前气压并返回
CMD_CAL_P2	0x26	55 04 26 8B	获取高精度气压	计算高精度气压并返回,适合气压波动场合测量
CMD_CAL_P3	0x3C	55 04 3C 68	获取预测气压	计算预测气压并返回,适合气压波动场合测量

串口返回值格式

起始标志	数据长度	数据类型	返回数据	校验位
0xAA	1 byte	1 byte	n byte	1byte

串口返回值数据类型

值返数据类型	类型字	返回内容	返回内容格式
RET_T	0x0A	温度值	S16
RET_P1	0x09	气压值	U32
RET_P2	0x18	气压值	U32
RET_P3	0x3C	气压值	U32

校验位说明 CRC 格式为：CRC-8/MAXIM x8+x5+x4+1

例程：

```
u8 Cal_uart_buf_CRC(u8 *arr, u8 len)
{
    u8 crc=0;
    u8 i=0;
    while(len--)
    {
        crc ^= *arr++;
        for(i = 0;i < 8;i++)
        {
            if(crc & 0x01) crc = (crc >> 1) ^ 0x8c;
            else crc >>= 1;
        }
    }
    return crc;
}
```

其他说明

转换当前压力的操作流程：先获取温度，再获取压力。由于转换压力需要根据当前温度进行补偿，所以需要先进行采集转换温度。发送获取温度即可转换当前温度。

不同指令的测量时间不同，建议收到上一次指令的返回值再发下一次指令，若超150ms未收到返回值则重新发指令。

在普通模式下：串口接收无信号持续3S左右后自动进入待机

举例说明

1. 获取实时温度值 (CMD_CAL_T)

TX: 55 04 0E 6A,

RX (正温度) : AA 06 0A 02 01 22 返回结果(s16) 0x0102 =258; 258/10= 25.8 ° C

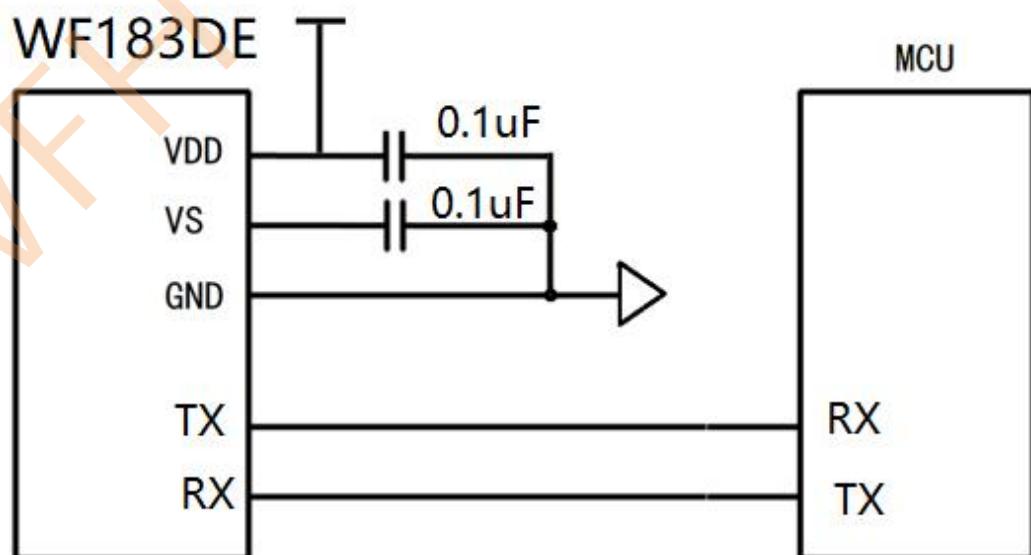
RX (负温度) : AA 06 0A 97 FF 75 返回结果(s16) 0xFF97 取反+1=105; -(105)/10= -10.5 ° C

2. 获取实时压力值 (CMD_CAL_P1)

TX: 55 04 0D 88

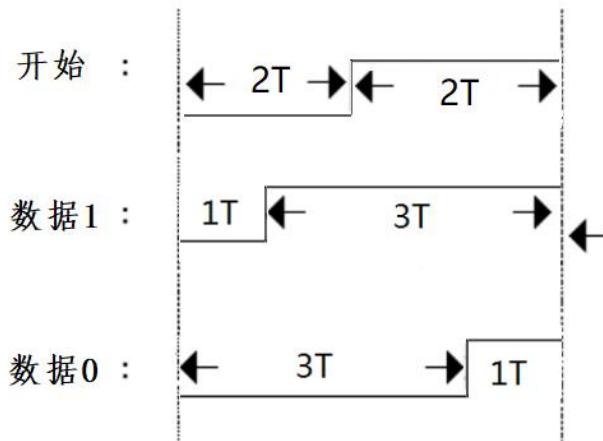
RX: AA 08 09 A0 86 01 00 7F 返回结果(u32): 0x0186A0 = 100000 100000/1000= 100kPa

UART应用电路



5. OWI通信模式

传感器待机时单总线为输入状态（内部上拉），MCU拉低 0.2mS ,后进入输入状态等待传感器发送压力数据，
传感器会在总线释放后10ms内返回压力数据，数据发送完成后回到输入状态。
通讯时序（1T 为 25uS）

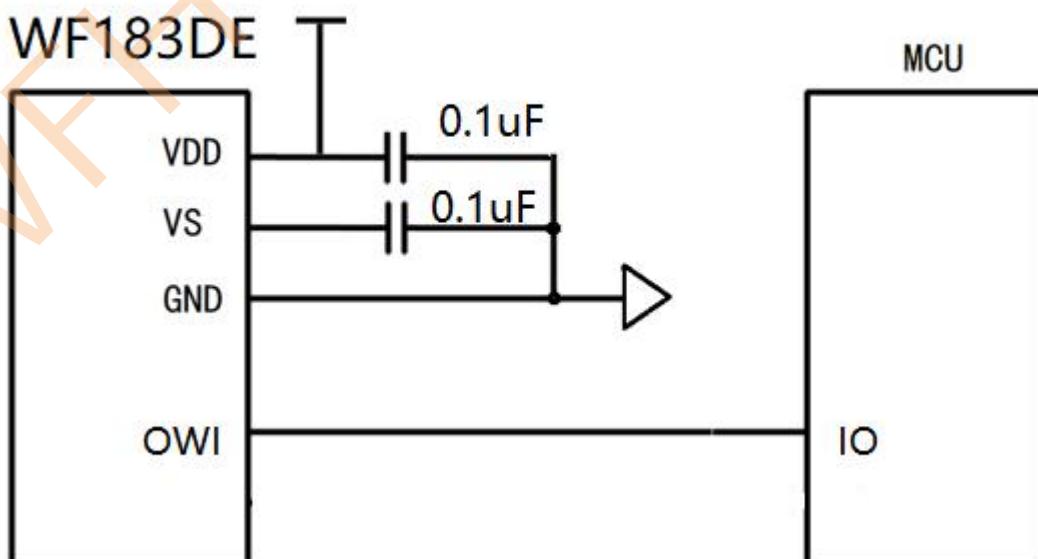


起始标志	气压高字节	奇偶校验位	起始标志	气压低字节	奇偶校验位	起始标志	校验字节	奇偶校验位
Start	1 byte	1 bit	Start	1 byte	1 bit	Start	1 byte	1 bit
开始	压力<15:8>	偶数=0 奇数=1	开始	压力<7:0>	偶数=0 奇数=1	开始	压力<15:8>+压力<7:0> 的和取低 8 位数据	偶数=0 奇数=1

举例说明：

高字节<15:8>: 0x01
低字节< 7:0>: 0x2C
校验字节 : 0x2D
气压: 0x12C = 300KPA

OWI应用电路





6. IIC 通信模式

从设备地址: 0xDA

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	写/读
1	1	0	1	1	0	1	0/1

寄存器

地址	描述	读/写	位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	缺省值
0x0A	命令	只写		0000			0110 (压力) / 0100 (温度)				0x00
0x0B	压力高位	只读					压力值<31:24>				0x00
0x0C	压力高位	只读					压力值<23:16>				0x00
0x0D	压力低位	只读					压力值<15:8>				0x00
0x0E	压力低位	只读					压力值<7:0>				0x00
0x0F	温度高位	只读					温度值<15:8>				0x00
0x10	温度低位	只读					温度值<7:0>				0x00
0x13	状态	只读					保留			1完成	0x00

时序

写命令	开始	从设备地址	0	应答	寄存器地址	应答	命令	应答	停止
压力	start	0xDA		Ack	0x0A	Ack	0x06	Ack	stop
温度	start	0xDA		Ack	0x0A	Ack	0x04	Ack	stop

查状态	开始	从设备地址	0	应答	寄存器地址	应答	开始	从设备地址	1	应答	读数据	不应答	停止
	start	0xDA		Ack	0x13	Ack	start	0xDB		Ack	<7:0>	Nack	stop

读数据	开始	从设备地址	0	应答	寄存器	应答	开始	从设备地址	1	应答	读数据	应答	读数据	应答	读数据	应答	读数据	不应答	停止
温度	start	0xDA		Ack	0x0F	Ack	start	0xDB		Ack	<15:8>	Ack	<7:0>				Nack	stop	
压力	start	0xDA		Ack	0x0B	Ack	start	0xDB		Ack	<31:24>	Ack	<23:16>	Ack	<15:8>	Ack	<7:0>	Nack	stop

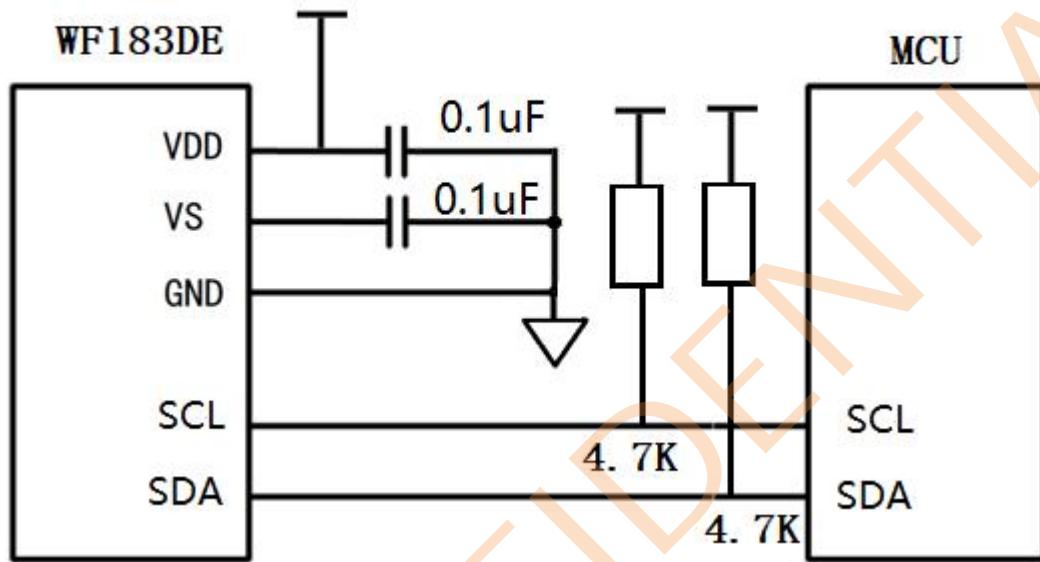
数据换算举例

温度: 0x0F= 0x01 , 0x10=0x02 ;
0x0102=258; 258/10= 25.8 ° C

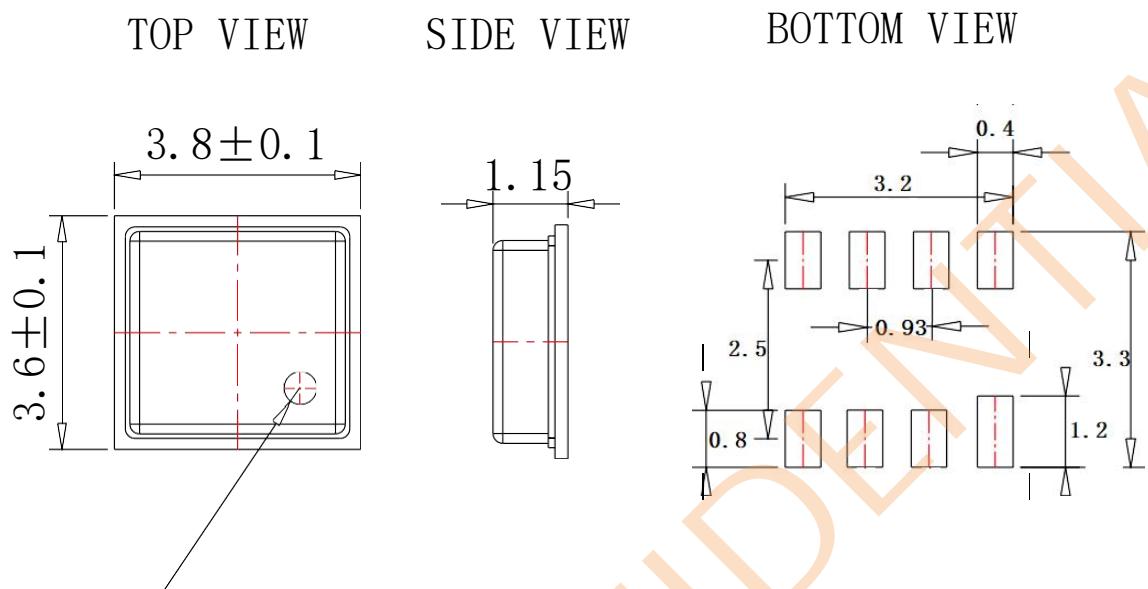
压力: 0x0B= 0x00 , 0x0C=0x1, 0x0D=0x86, 0x0E=0xA0 ;
0x186A0=100000; 100000/1000= 100 kPa

注意: 读数据前必须先发测量指令, 测量压力前必须测量一次温度才能保证压力精度;
如果IIC主机不支持时钟延展功能, 则改成IO模拟IIC方式, 增加判断等从机SCL
释放后再进行通信。

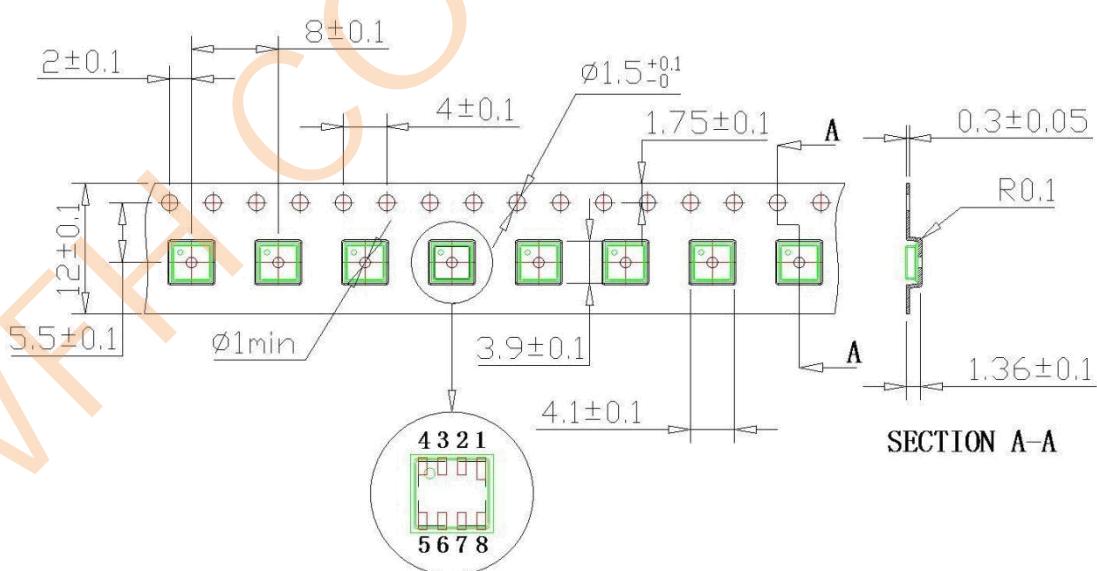
IIC应用电路



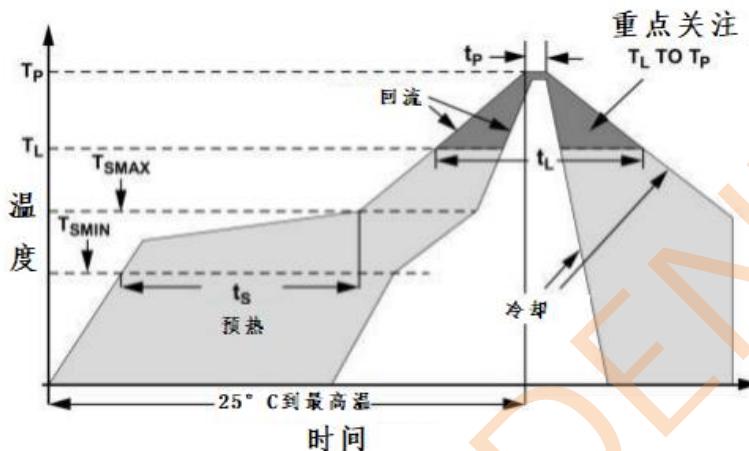
7. 封装 (LGA8)



8. 包装说明



9. 回流焊建议



阶段	指导值 (无铅)
升温速度 TsMax至TP	小于等于3° C/秒
预热最低温度 TsMin	150° C
预热最高温度 TsMax	200° C
预热时间 Ts (TsMin至TsMax)	60秒到180秒
回流最低温度 TL	217° C
回流时间 tL	60秒到150秒
回流最高温度 TP	250° C
最高温度时间 tP	20秒到40秒
冷却速度	小于等于4° C/秒
25° C到最高温时间	最长8分钟